

(発明の名称) Display Device

BACKGROUND OF THE INVENTION

本発明は、透明電極の配線部がメタライズされた表示装置、及び、COG方式により半導体チップが搭載された表示装置及びそれに用いられる表示パネルの検査方法に関する。

表示素子の端子電極上にメッキでメタライズを行い、その上に半導体チップを搭載する、いわゆるCOG方式の表示装置の製造方法が考案されている。この方法によれば、簡単な方法で端子電極の抵抗値低減を図れるため、微細な端子パターン採用による狭額縁化、接続信頼性の向上を低コストで実現できる。

従来のCOG方式の表示装置を図2に模式的に示す。図2Aは表示装置を構成するガラス基板の上面図、図2Bは表示装置の断面図である。

ガラス基板1上にITO膜からなる透明電極が形成されており、この透明電極は表示する内容に応じて所定の形状にパターンニングされている。ここで、透明電極は、その機能によって表示電極部4と配線電極部6とに分類できる。このガラス基板1とこれに対向する対向基板2とを5 μ m乃至7 μ mの間隔でシール剤3により貼り合わせ、この間隙に液晶5を注入、封止して液晶パネルを作成する。

また、半導体チップの出入力端子電極に対応するように、配線電極部6の終端にはパッド7が形成されている。そして、配線電極6は、互いにピッチが異なる表示電極部4とパッド7を結ぶために、表示パネルの外形線に対して斜めに引かれることとなる。つまり、対向基板2の端面と交差する部分では該端面に対して斜めとなるようにガラス基板1上の配線電極6が設けられている。同様に、対向基板2上の配線電極もガラス基板1の端面と交差する部分でも該端面に対して斜めとなるように対向基板2上の配線電極が設けられている(図は省略)。また、配線電極6は、電極引き回しのア트워크によって、いくつかの電極群が形成されることもある。このように、ガラス基板1上で対向基板2の端面が交差している対向基板外形線14上には、配線電極6のある部分と配線電極の無いガラスの部分とが存在する。

上述のように形成された配線電極に選択的に無電解ニッケルメッキを行う。す

なわち、液晶パネルの外部に露出した（対向基板外形線 14 上より外側のガラス基板 1 上の）配線電極に、選択的に無電解ニッケルメッキを行う。

前述したように、ガラス基板 1 上の配線電極 6 が対向基板 1 の端面と交差する部分では対向基板外形に対して配線電極 6 が斜めになっている。ここで、ITO 表面とガラス基板表面ではメッキ液の接触角が異なる。すなわち、ITO 表面ではメッキ液の接触角が小さく、ぬれ易い。これに対して、ガラス表面では ITO 表面に比べてメッキ液の接触角が大きく、ITO 表面に比べてメッキ液をはじき易い。そのため、ガラス基板 1 と対向基板 2 の段差部（対向基板 2 の端面のすぐ外側のガラス基板上）で配線電極とこれと隣接する配線電極の間で配線電極の無いガラスの部分を超えてメッキ液が残留しやすい。特に、図 2 に示すように、配線電極群中の最も外側の配線電極とこの配線電極の隣の配線電極間にまたがってメッキ液 9 が残留しやすい。そのため、この残留したメッキ液 9 の縁に沿って、配線電極間にニッケル薄膜のブリッジ 10 が発生してしまう。

したがって、メッキ後、プローブによるショート検査もしくは画像認識等によりブリッジの有無とブリッジ発生箇所を検査し、ブリッジ10が発生した液晶表示素子では、レーザ等を用いてブリッジ箇所を修正することが必要となる。

このように、従来の構成では、表示パネル組み立て後にメッキ処理する際に、配線電極部でショートが発生しやすかった。そのため、ショートの有無を検査する必要があったが配線電極部やパッド部のピッチが小さいために、高価な検査用プローブを用いなければならなかった。

SUMMARY OF THE INVENTION

本願発明は上記問題を解決するためのものであり、本発明の表示素子では、特にブリッジショートが発生しやすい部位である、絶縁基板上の配線電極が対向基板の端面と交差するところでは、配線電極はその電極パターンが基板端面に対して垂直になるように設けられる。

また、他の構成としてブリッジショートが最も発生しやすい配線電極の外側にダミーパターンを付け加えた。

さらに、液晶表示素子のショート検査用プローブの構造を単純で安価にするように、ショート検査用のプローブの当たるパッドを直線状に配列するようにプローブパッドを形成した。

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

- 図1 A ; 本発明による液晶表示素子を構成するガラス基板1を上面からみた模式図、
- 図1 B ; 本発明による液晶表示素子の断面を示す模式図、
- 図2 A ; 従来の液晶表示素子を構成するガラス基板1を上面からみた模式図、
- 図2 B ; 従来の液晶表示素子の断面を示す模式図、
- 図3 A ; 本発明の第二実施例による液晶表示素子を構成するガラス基板を上面からみた模式図、
- 図3 B ; 本発明の第二実施例による液晶表示素子の断面を示す模式図、
- 図4 A ; 本発明の第二実施例による液晶表示素子を構成するガラス基板を上面からみた模式図、
- 図4 B ; 本発明の第二実施例による液晶表示素子の断面を示す模式図である。

DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT

本発明による表示装置の構成を以下に説明する。本発明の表示装置は、表示電極と配線電極が形成された絶縁基板と、対向基板と、これらの間隙に封入された表示材料を備えており、配線電極が対向基板の外形と交差する部分で配線電極は対向基板の外形線に対して垂直に配線されている。

このような構成により、配線電極をメッキ処理によりメタライズしても、対向基板の端面と交差する部分でメッキ液残りに起因する配線電極のショートが発生し難くなる。

また、本発明による他の実施形態による表示装置は、表示電極部と複数の配線電極が形成された絶縁基板と、対向基板と、絶縁基板と対向基板との間隙に封入された表示材料を備え、複数の配線電極のうち最も外端の配線電極の外側にダミー電極が設けられている。

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

白黒フルドットマトリクス of 液晶表示装置の場合、通常、表示電極部4の電極ピッチは0.3mm乃至0.4mm程度である。また、COG実装する半導体チップの入出力端子の電極ピッチは、0.05mm乃至0.10mm程度である。従って、半導体チップの端子電極に対応するパッド7と表示電極部4とを結ぶ配線電極6にはこれらのピッチの差を埋める必要がある。本実施例では、配線電極群6は、対向基板2の端面と交差する部分8では該端面に対して垂直となるようにガラス基板1上に形成される。図示していないが、対向基板2上にも半導体チップを実装する場合には、対向基板上の配線電極についても、ガラス基板1の端面と交差する部分では該端面に対して垂直となるように対向基板2上の配線電極がパターンニングされている。

このように、ガラス基板1上の配線電極6が対向基板2の端面(対向基板の外形線)と交差する部分8では、全ての配線電極6が対向基板2の端面(対向基板の外形線)に対して垂直になるようにパターン形成されているので、ガラス基板1上の対向基板2の端面と交差する部分8にメッキ液が残留せず、配線電極6間にニッケル薄膜のブリッジが発生しない。

以下に、上記のような構成の表示装置の製造方法を説明する。表示電極部や配線電極部がパターン形成された2枚の絶縁基板を5 μ m~7 μ mの間隔で互いに対向するようにシール剤3で貼り合わせ、この間隙に液晶5を注入し封止する。絶縁基板に複数の表示素子がレイアウトされている時には、液晶を注入する前に液晶パネルの外形に沿って、超硬ロール、ダイヤモンドカッター等を用いてスクライブ線をいれ、分離することもある。ここで、前述したように、配線電極6が対向基板2の端面と交差する部分8では、全ての配線電極6は該端面に対して垂直となるようにガラス基板1上に形成されている。

次に、液晶パネルの外部に露出したガラス基板1上の配線電極部に、選択的に無電解ニッケルメッキを行う。具体的には該液晶パネルを水洗し、脱脂のために水酸化ナトリウム溶液等のアルカリ溶液に浸漬する。常法に従って、配線電極上にパラジウム等の貴金属系触媒を付着し、還元剤にリン酸を用いた無電解ニッケル液に浸漬して、配線電極上にニッケル-りん皮膜(以下ニッケル皮膜、ニッケ

ル膜と称する)を析出する。この際、ガラス基板1上の配線電極6が対向基板2の端面と交差する部分では対向基板2の端面に対して配線電極6が垂直になっているので、絶縁基板の段差部にメッキ液が残留せず、接続電極6間にニッケル薄膜のブリッジが発生しない。対向基板2上の接続電極についても、同様である。

次に、ニッケル皮膜の表面に金皮膜を析出する。具体的には、ニッケルメッキ後の水洗後に、置換型無電解金メッキ液に浸漬し、ニッケル皮膜の表面を金属金で置換して、金皮膜を形成する。水洗後、120℃で1時間アニールする。アニールすることで、メッキ膜の硬度と密着性は向上する。

このように表示素子の端子電極上にメッキによってメタライズを行った液晶パネルに、常法にしたがってACF等の接続剤を介して表示電極に駆動電圧を供給する半導体チップをガラス基板上のパッド7に実装する。必要に応じて、実装前に絶縁基板の電極パターンが形成された表示領域上に偏光板を貼る。これで、COG方式により半導体チップがガラス基板上に搭載された表示装置が得られる。

上述したように透明電極上にメタライズを行う場合、透明電極には表面が粗いEB方式のITO膜を用いることが好ましい。なぜなら、表面が粗いと金属形触媒がITO膜表面に付着し易くなるため、表面が滑らかなスパッタ方式で形成されたITO膜よりもメタライズが十分に為されることとなる。すなわち、透明電極としては、スパッタ方式で形成されたITO膜より表面の粗いEB方式のITO膜の方が好ましいといえる。

(実施例2)

本発明の実施例2による液晶表示素子の模式図を図3に示す。ガラス基板1の上面図を図3Aに、液晶表示素子の断面図を図3Bに示す。

ここで、絶縁基板として設けられたガラス基板1には、表面にITO膜からなる透明電極4が形成されている。透明電極4は所定の形状にパターンニングされており、その機能によって表示電極部4、配線電極部6とパッド7に分類できる。

半導体チップの端子電極に対応するパッド7と表示電極部4とは配列されるピッチが異なるため、これらを結ぶ配線電極部分は斜めにパターンニングされる。つまり、対向基板2の端面と交差する部分のガラス基板1上では、該端面に対し

て斜めに配線電極 6 が引かれている。図示していないが、同様に、対向基板 2 上の配線電極も、ガラス基板 1 の端面と交差する部分では該端面に対して斜めとなるようにパターニングされている。そして、配線電極 6 の外側にダミー電極 11 が形成されている。

前述したように、通常、対向基板の端面部近傍のガラス基板上で、電極群中最も外側の接続電極とその隣の接続電極との間にまたがってメッキ液 9 が残留しやすい。この残留したメッキ液の縁に沿ってニッケル薄膜のブリッジ 10 が発生しやすい。本実施例の構成によれば、電極群外側のダミー電極 11 と隣の接続電極 6 との間にニッケル薄膜のブリッジ 10 が発生することとなるが、一方がダミー電極であるため、電気的な短絡は起こらず、機能上問題はない。

また、配線電極 6 は、電極引き回しのアートワークによって、いくつかの電極群として形成されることがある。例えば、複数の半導体チップがガラス基板上に実装される場合には配線電極もこれに応じた複数の電極群としてパターンニングされることとなる。この場合には、それぞれの電極群の両端の電極の外側にダミー電極を形成すればよい。

ここで、ダミー電極とダミー電極と隣接する配線電極との間隔 d_1 は、最外側の配線電極（ダミー電極と隣接する配線電極）と 1 本内側の配線電極との間隔 d_2 と同等か、あるいは、小さい方がより効果がある。

また、ダミー電極 11 はこの外側の配線電極と平行に設けるとよい。少なくとも、配線電極とダミー電極が隣接する側のそれぞれのパターン外形線が、互いに平行になるよう設けるとよい。

ダミー電極の幅は、配線電極と同等でも、広くてもよい。複数のダミー電極を設けてもよい。複数のダミー電極を設けることにより、最外側のダミー電極と配線電極部と距離が離れるため、配線電極間でショートが発生する可能性が減少する。

また、ダミー電極の幅を広くしたり、複数のダミー電極を設けることにより、最外端の配線電極の外側で、ガラス表面の領域を減少させ、透明電極の占める領域を増加させるとよい。また、ダミー電極の長さが、ガラス基板上の対向基板の端面部分の近傍までしか設けられていない場合は効果が少ないため、図3Aで示

すように、ダミー電極11は対向基板2の端面より外側(ガラス基板の外形方向)まで十分に長くする必要がある。

(実施例3)

本発明による実施例3の液晶表示素子の模式図を図4に示す。液晶表示素子を構成しているガラス基板1の上面図を図4Aに、液晶表示素子の断面図を図4Bに示す。ここで、絶縁基板として用いられているガラス基板1には、所定の形状にバターニングされた透明電極が表面に形成されている。透明電極はその機能によって、表示電極部4、配線電極部6、及び、半導体チップの端子電極に対応するように形成されたパッド群12、に分類できる。一般的に、半導体チップの端子電極は四辺形状に配置されている。この場合には、図示するようにパッド群12も四辺形状に配置されることとなる。また、半導体チップの端子電極には、半導体チップの内部回路に信号を入力するための入力端子と、表示電極に駆動信号を出力するための出力端子がある。したがって、ガラス基板1上に形成されたパッド群12は、半導体チップの出力端子に対応するように設けられたパッド7と、半導体チップの入力端子に対応するように形成された入力パッド15を含んでいる。そして、パッド7と表示電極部4を電氣的に接続するように、配線電極6がバターニングされている。また、入力パッド12と外部のコントローラに接続するための外部接続端子16を電氣的に接続するように、入力配線電極17がバターニングされている。

本実施例では、表示電極部4とパッド7との間に検査用パッド18を設けている。表示電極部4と検査用パッド18の間、及び、検査用パッド18とパッド7の間を配線電極で電氣的に接続する。そして、検査用パッド18を直線状に配置して検査用パッド群13を形成し、この検査用パッド群13の各検査用パッドにショート検査用プローブを接触させて電極間ショート検査を行う。すなわち、検査用パッド群13が直線状に形成されているので検査用プローブも直線状に形成すれば良く、プローブ本体が安価に作成できる。また、検査用パッド18と検査用プローブのアライメントも左右方向のみの位置合わせ(平行度出し)で良いので、前後左右で平行度出しが必要な四辺形状のプローブに比べて容易にアライメ

ントできる。この際に、ガラス基板1上の表示電極4と対向基板2上の表示電極との間に、プローブを通して液晶駆動電圧を印加することにより、外観等の表示検査を行うこともできる。

さらに、検査用パッドのピッチや配列数を標準化し、標準用のプローブを作製しておき、この標準に基づいてガラス基板1上に検査用パッド群13を設けるようにすれば、機種変更等で半導体チップの端子電極の配置が変わっても、検査用プローブを変更することなく、標準用のプローブで電極間ショート検査が可能になる。

図4Aには、パッド群12の内の一部のパッドと直線状に検査用パッド23を設けて検査用パッド群13が形成された構成を示している。このように、パッド7の一部を検査用パッドとして兼用する場合には、プローブの標準化というメリットは出せないこともあるが、ガラス基板1の大きさを少しでも小さくしたいという要求を満たすには効果がある。すなわち、検査用パッドにプローブを接触させるために、検査用パッド群13は対向基板2の端面から所定距離だけ離して形成する必要がある。したがって、パッド7を検査用パッドとして用いない場合にはパッド7より内側に検査用パッド群13を設けることになる。そのため、その分だけ半導体チップを実装する位置(すなわち、パッド群12の位置)をガラス基板1の外側に設けることになり、その分だけガラス基板1が大きくなってしまいうからである。

上述したような形状に透明電極がパターンニングされたガラス基板を用いて表示装置を作製する方法に関しては、前述の実施例と同様であるので省略する。

また、本実施例で、半導体チップの出力端子に対応するように設けられたパッド7と、半導体チップの入力端子に対応するように形成された入力パッド15を含んだパッド群12に関して説明したが、前述の実施例1、2においても、ガラス基板上に半導体チップを実装する場合には、本実施例と同様にパターンが形成される。そして、入力パッド15のうち、電源系のパッドとその配線部が最もメタライズ処理を要するパターンである。

以上、実施例1～3では、STN型液晶パネルの例を説明したが、液晶として